



基板(ランド)推奨パターン  
適合基板 (Compatible PCB) : 1.1mm Max.

RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	5 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6								檜	石	山	三	SMA-PC1.1
5								'23,05,09	'23,05,09	'23,05,09	'23,05,09	
4								澤	川	本	村	
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単位	mm					
2	絶縁体	テフロン	1	--		日付	2023.05.09	投 影 法	◎ ◁	Logo	株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.	図 番
1	本体	黄銅	1	Au		備 考						X-1136307
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理								

# 仕 様 書

品名 SMA-PC1.1  
 図番 X-1136307  
 定格 1 参考規格 MIL-C-39012  
 2 定格電圧 AC 500V  
 3 定格周波数 18 GHz  
 4 公称インピーダンス 50Ω  
 5 使用温度範囲 -40~+85°C

No. 1132535



項目		条件	規格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 X-1136307)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mvを超えない方法にて	中心コンタクト間3mΩ以下 外部コンタクト間2mΩ以下
7	電圧定在波比	DC~18GHzにて	1.3以下
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	結合部接続強度	軸方向引張力 180Nを加えたとき	ネジ部に変形などの異常のないこと
10	繰返し動作	500回以下	異常のないこと
11	特 性		
12			

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確認	承認	検印	作成
三 23.05.09 村	山 23.05.09 本	石 23.05.09 川	檜 23.05.09 澤